

第31回エレクトロニクス実装学会 春季講演大会出展概要

■講演

会 期 : 8月29日 (火) 12:40~13:00 (予定)

会 場 : 中京大学 名古屋キャンパス 1号館5階 151

講演者 : 株式会社デンソー 秋道 淳 (講演者は多田和夫より変更)

講演テーマ : プリント基板製造プロセスで創出する熱電変換機能
デバイス内蔵 熱流センサ『RAFESPA』

■展示

日 時 : 8月29日 (火) ~8月30日 (水)

会 場 : 中京大学 名古屋キャンパス 1号館5階 ラウンジ

展示内容 :

- ・市販熱流センサ「Energy Eye」の展示
- ・熱電対内蔵熱流センサの紹介

◆MES/エレクトロニクス実装学会HPはこちら→ <https://web.jiep.or.jp/event/mes.html>

活用する旨味を知って頂くチャンスとなります。

企業展示におきましては、熱流センサの簡易デモを出展致します。是非、見て！触れて！

熱流センサを感じて下さい。また、上記のセンサを活用した評価事例が学術講演で発表されます。

是非、ご来場並びに、ご聴講下さい。